

Spett.le Camera di commercio di Cuneo
Ufficio PID – Marchi e Brevetti
protocollo@cn.legalmail.camcom.it

PREMIO “TOP OF THE PID SCHOOL!” I^A EDIZIONE - ANNO 2023

- MODULO DI ADESIONE -

Il sottoscritto Dirigente scolastico dell'Istituto/centro
di formazione con sede in ,
Via e n. Tel.
Email: PEC ,
nell'interesse dell'Istituto medesimo e dei suoi studenti,

CHIEDE DI PARTECIPARE

alla prima edizione del premio “TOP OF THE PID SCHOOL” promosso dalla Camera di
Commercio di Cuneo.

DICHIARA, A TAL PROPOSITO, CHE:

- è stata presa debita visione del bando del premio “TOP OF THE PID SCHOOL!”;
- si è letto e preso visione dell'Informativa Privacy contenuta nell'art. 8 del bando del premio “TOP OF THE PID SCHOOL”;
- che il progetto sarà realizzato da **team di classi provenienti da**
- almeno 2 Istituti/Centri di formazione di aree differenti, nello specifico con l'Istituto/Centro di formazione (*indicare la denominazione della scuola*)
- almeno 2 indirizzi di studio differenti della medesima scuola, nello specifico gli indirizzi (*indicare tipologia corso*)
- che il docente referente dell'iniziativa è il prof. ,
materia d'insegnamento tel. Email

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente all'indirizzo PEC della Camera di commercio di Cuneo protocollo@cn.legalmail.camcom.it.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 disponibile sul sito camerale al link <https://www.cn.camcom.it/privacy>

Data

Firma Dirigente scolastico*

* Si ricorda che il modello può essere firmato digitalmente o con firma autografa; in quest'ultima ipotesi occorre allegare il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.